



尊敬的艾迪捷中国用户，
每年一届的艾迪捷 CAE/MBD 仿真用户大会，已成为促进广大研发工程师研究成果广泛交流与传播的重要学术活动之一！来自各个行业、各个领域的专家学者及工程人员将齐聚一堂，共享技术盛宴。2023 年艾迪捷 CAE/MBD 仿真用户大会将于 2023 年 11 月中旬与大家线下见面！借此良机，我们现正式启动技术论文征集活动。我们再次诚邀大家一同分享各行各业的应用成果及技术成果。所有投稿人员将有机会受邀免费参与 2023 年艾迪捷中国 CAE/MBD 技术年会演讲，优秀论文将收录在《2023 年艾迪捷中国区 CAE 技术年会论文集》并获艾迪捷丰厚礼品奖励。

一、征文内容

所有使用艾迪捷设计仿真软件的用户均可参与投稿，论文须是使用 GT-SUITE、JMAG、CONVERGE、modeFRONTER 及 ANSYS 系列产品（结构、流体、电磁、光学）等各个软件完成的工程项目、科研课题、成果报告等。稿件数量不限，行业不限，学科不限。

二、内容要求

请以电子邮件附件形式提交 Word 文档（论文请以“论文名称+第一作者姓名”来命名），
邮件主题：艾迪捷征文。如已公开发表过请注明发表时间、刊物，但必须是第一次投稿艾迪捷 CAE 用户大会。

- 论文摘要中应包含 4 至 5 个关键字。(比如：汽车、制动系统、CONVERGE，GT-SUITE)
- 论文插图需为 JPG 格式，且清晰。
- 稿件全文尽量限制在 8 页以内
- 投稿时需要同时提交论文授权证明。
- [点击此处获取论文模板](#)（超链至网址页面）

三、作品提交



报名通道

扫描下方二维码 报名参与论文征集活动



征稿截至日期 2023 年 11 月 10 日

如您在论文的编写和提交过程中遇到任何问题，欢迎与我们联系。

电话 021-50588290301/marketing@atic-cn.cn

论文授权证明

请于2023年11月10日前将作者[授权证明书](#)邮寄至上海浦东新区张杨路620号中融恒瑞东楼2001室 200120 艾迪捷年会论文组(收) 021-50588290-301。或签字扫描邮件(任选其一)[发送至marketing@atic-cn.cn](#);

模板文件下载

请点击左下角[阅读原文](#)，在浏览器中打开以下载论文模版及授权证明文件。



The banner features a blue background with a network of white dots and lines. On the left, there is a logo for 'ATiC' (Advance Technology Innovation Center) with the word 'Sustainability' written below it. In the center, the text '2023年艾迪捷中国 CAE/MBD仿真用户大会' is displayed in a large, bold, dark blue font. Below this, the text '论文征集活动 扫码参与' is written in a smaller, dark blue font. On the right side, there is a square QR code.

ATiC
Advance Technology Innovation Center
Sustainability

2023年艾迪捷中国
CAE/MBD仿真用户大会

论文征集活动 扫码参与

